Получение квантовых точек методом селективной интердиффузии в CdTe/CdMgTe-квантовых ямах

© С.В. Зайцев[¶], М.К. Вельш^{*1}, А. Форхел^{*}, Г. Бахер⁺

Институт физики твердого тела Российской академии наук, 142432 Черноголовка, Россия * Technische Physik, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany ⁺ Lehrstuhl Werkstoffe der Elektrotechnik, Universität Duisburg-Essen, D-47057 Duisburg, Germany

(Получена 20 марта 2007 г. Принята к печати 2 апреля 2007 г.)

Индивидуальные квантовые точки реализованы методом селективной интердиффузии между барьерами и слоем квантовой ямы CdTe/CdMgTe. Гетероструктура с предварительно нанесенной на поверхность маской SiO₂, содержащей открытые апертуры диаметром вплоть до 140 нм, была подвергнута кратковременному отжигу в течение одной минуты при температуре 410°C. Отжиг вызывает диффузию атомов Mg в глубь квантовой ямы, существенно усиленную под маской. Возникший латеральный потенциал с минимумами в области апертур маски эффективно локализует носители, образующие квазинульмерные экситоны. Изучение излучательной рекомбинации свидетельствует о полной пространственной локализации экситонов, что проявляется в существенном сужении ширины линии экситонного перехода, а также наблюдении биэкситона и возбужденных состояний при выскоких уровнях фотовозбуждения. Характерные значения энергий межуровневого расщепления и энергии связи биэкситона указывают на режим слабой локализации носителей в квантовых точках.

PACS: 73.21.La, 73.22.Dj, 81.07.Ta

1. Введение

Квантовые точки (КТ) как нуль-мерные (0D) объекты вызывают как фундаментальный, так и прикладной интерес, поскольку полная пространственная локализация носителей приводит к наиболее яркому проявлению низкоразмерных эффектов [1]. Для изучения свойств индивидуальных самоорганизованных КТ с типично высокой плотностью точек в диапазоне $10^9 - 10^{11}$ см⁻² применялись различные оптические методики высокого разрешения, такие как микрофотолюминесценция (ФЛ) [2], катодолюминесценция [3], оптический микроскоп ближнего поля [4], металлические маски [5] или химически травленные мезы [6].

В противоположность эпитаксиальным методикам роста применение электронной нанолитографии позволяет получать индивидуальные КТ с контролируемыми размерами. В то время как прямое применение литографии с последующим травлением создает поверхностные состояния на краях, приводящие к нерадиационной рекомбинации [7], перспективным направлением является селективная интердиффузия между барьерами и объемом исходной квантовой ямы (КЯ) [8]. Селективная интердиффузия приводит к модуляции ширины запрещенной зоны в плоскости ямы с заданными пространственными характеристиками и, как следствие, к латеральной локализации носителей. Таким образом были впервые получены индивидуальные КТ в гетероструктурах на основе GaAs/AlGaAs, где селективная интердиффузия была вызвана мощным фокусированным лазерным пучком [9]. Другим реализованным на практике способом является селективная ионная имплантация в КЯ CdTe/CdMgTe с последующим кратковременным отжигом [10]. Оба метода приводят к эффективной локализации носителей и образованию квази-OD экситонов, отчетливо идентифицированным по узким спектральным линиям основного и возбужденных состояний.

Ранее нами была продемонстрирована возможность получения индивидуальных КТ путем селективной интердиффузии между атомами группы II в КЯ CdTe/CdMgTe [11], существенно усиленной под маской из тонкого покровного слоя SiO₂. Последующий отжиг в течение двух часов в атмосфере паров Zn при температуре 450°C и давлении $5 \cdot 10^{-7}$ мбар позволил достичь высокого значения высоты латерального локализующего потенциала ~ 300 мэВ [11]. При этом сохраняется высокий квантовый выход фотолюминесценции (ФЛ) гетероструктуры, что позволило успешно применить этот метод для создания индивидуальных КТ.

В настоящей работе изучен упрощенный вариант данного метода и показана эффективность его применения для полной пространственной локализации носителей в плоскости даже в случае значительно меньшей высоты латерального барьера. Основное внимание уделено оптическим свойствам излучательной рекомбинации получаемых КТ, изученных методом оптической спектроскопии ФЛ. Полученные данные свидетельствуют о полной 3D локализации носителей, находящихся в режиме слабого конфайнмента, отвечающего случаю малой энергии пространственного квантования носителей в КТ, меньшей энергии связи экситона.

[¶] E-mail: zaitsev@issp.ac.ru

¹ M.K.Welsch, A. Forchel, G. Bacher

Методика селективной интердиффузии и эксперимент

Номинально недопированная гетероструктура, содержащая КЯ CdTe/Cd_{0.8}Mg_{0.2}Te шириной 6 нм, была выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на толстом буферном слое CdTe, предварительно нанесенном на (001)-ориентированную подложку Cd_{0.96}Zn_{0.04}Te. Внешними барьерами слоя КЯ служили толстые (по 25 нм) слои тройного немагнитного соединения Cd_{0.8}Mg_{0.2}Te.

На поверхность гетероструктуры термически напылялся тонкий покровный слой SiO₂ толщиной 80 нм. С помощью электронной нанолитографии высокого разрешения в слое формировались круглые отверстия диаметром вплоть до D = 140 нм. Детальное описание особенностей этапа химического травления, использованного в процессе литографии, дано в работе [11]. Далее структура была подвергнута кратковременному термическому отжигу в инертной атмосфере аргона в течение одной минуты при температуре 410° С для индуцирования диффузии атомов Mg из барьеров в глубь КЯ под слоем SiO₂.

Спектры ФЛ измерялись в оптическом криостате, в сверхтекучем гелии при температуре T = 1.5 К, и регистрировались с помощью ССD-камеры на монохроматоре с базой 0.6 м и решеткой 1200 мм⁻¹. Для возбуждения использовался непрерывный Ar⁺-лазер с энергией надбарьерного возбуждения 2.4 эВ ($\lambda = 514.5$ нм). Лазерный луч фокусировался в пятно диаметром 30 мкм в области апертур маски, расстояние между которыми составляло 200 мкм. Максимальная плотность мощности возбуждающего лазера $P_{\rm exc}$, используемая при изучении возбужденных и биэкситонных состояний, составляла ~ 100 BT/см² для избежания существенного перегрева. Максимальная температура в пятне возбуждения, оцененная из сдвига энергии экситона при максимальной $P_{\rm exc}$, не превышала 10 К.

3. Результаты и обсуждение

Рис. 1 демонстрирует спектры ФЛ в КЯ, подвергнутых отжигу при разных температурах t_{an} под слоем SiO₂ в течение 1 мин. Из рисунка видно, что с ростом tan происходит существенный фиолетовый сдвиг линии ФЛ, свидетельствующий о росте ширины запрещенной зоны КЯ в результате диффузии атомов Мд из барьеров в глубь КЯ. При этом изменение энергии оптического перехода в КЯ без слоя SiO₂ при $t_{\rm an} = 410^{\circ}{\rm C}$ не превышает 3 мэВ (на рисунке не приведено), что подчеркивает определяющее влияние покровного слоя SiO₂ и является следствием усиления диффузии именно под этим слоем. Сдвиг энергии оптического перехода в КЯ для $t_{\rm an} = 410^{\circ} {
m C}$ составляет ~ 90 мэВ, что существенно меньше, чем при длительном отжиге в течение 2ч $(\sim 300 \,\text{мэB})$ [11]. Из сдвига энергии оптического перехода в результате диффузии можно оценить увеличение



Рис. 1. Нормированные спектры $\Phi \Pi$ при T = 1.5 К из КЯ CdTe $(6 \text{ нм})/\text{Cd}_{0.8}\text{Mg}_{0.2}$ Te после интердиффузии под слоем SiO₂ толщиной 80 нм в зависимости от температуры отжига (отмечена на рисунке). Время отжига — 1 мин. Штриховой линией показан спектр исходной КЯ.



Рис. 2. Схема применения селективной интердиффузии для получения индивидуальных КТ. Стрелками показаны места существенного усиления диффузии атомов Mg из барьеров под маской SiO₂. Тонкие линии показывают возникающий в плоскости КЯ латеральный потенциал под маской (горизонтально) и вертикальный потенциал (вертикально).

коэффициента диффузии под маской в 30–50 раз по сравнению с КЯ без маски. Причина такого усиления диффузии под покровным слоем в результате отжига в настояшее время недостаточно изучена и до сих пор дискутируется [12]. Рассматриваются два возможных механизма усиления: во-первых, слой SiO₂ может служить источником дефектов, которые усиливают диффузионный процесс, и, во-вторых, дефекты могут возникать в процессе самого отжига вследствие различия коэффициентов термического расширения маски и гетероструктуры. Рассмотренный метод позволяет изменять ширину энергетической щели в КЯ контролируемым образом, с сохранением при этом хорошего оптического качества — высокой эффективности ФЛ, что было продемонстрировано нами ранее [11,12].

Основная идея применения селективной интердиффузии для получения индивидуальных КТ иллюстрируется на рис. 2. Как указано стрелками, диффузия существенно усиливается под слоем SiO₂, оставаясь значительно слабее под открытыми участками гетероструктуры. Это приводит к увеличению ширины запрещенной зоны в плоскости ямы под маской и, как следствие, к возникновению латерального локализующего потенциала носителей (показано тонкими линиями) в области отверстий в слое SiO₂. Возникший латеральный потенциал, как показывают приведенные далее исследования ФЛ при нерезонансном надбарьерном возбуждении, эффективно локализует фотовозбужденные в КЯ носители под апертурой маски, в местах минимумов потенциала.

Далее мы рассмотрим основные оптические свойства излучательной рекомбинации экситонов в КТ, полученных методом селективной интердиффузии, и обсудим те их особенности, которые отражают наиболее характерные свойства КТ.

3.1. Одно- и двухэкситонные спектры ФЛ

На рис. 3 представлен спектр ФЛ для КТ с диаметром апертуры D = 300 нм, полученной с помощью описанного метода. В спектре наблюдаются две линии: первая, более сильная и широкая линия (с полушириной 7 мэВ) и вторая, находящаяся ниже по энергии на ~ 40 мэВ и имеющая интенсивность на порядок меньше. Широкая линия отвечает рекомбинации 2D экситонов в области ямы под маской и существенно сдвинута в сторону высоких энергий в результате селективной диффузии. Отличительной особенностью второй, более узкой линии является ее малая спектрльная ширина (менее 1 мэВ), что существенно меньше, чем в исходной КЯ. Именно



Рис. 3. Спектр ФЛ гетероструктуры при T = 1.5 К в открытом месте маски SiO₂ с апертурой D = 300 нм после отжига (1 мин, 410°С).

Физика и техника полупроводников, 2007, том 41, вып. 11

эта особенность, наиболее характерная для КТ [1], а также зависимость спектрального поведения от уровня возбуждения Рехс, обсуждаемые далее, позволили нам заключить, что данная линия отвечает излучению из КТ, возникшей под апертурой маски в результате селективной диффузии атомов Мg из барьеров в глубь КЯ. Сужение ширины линии оптического перехода обусловлено полной 3D локализацией носителей в минимумах латерального потенциала КЯ и, как следствие, подавлением неоднородного механизма уширения, присущего КЯ. Тем не менее ее величина значительно превышает ширину линии, наблюдаемую в естественных [5] или самоорганизованных КТ [3]. Ширина линии ~1 мэВ также наблюдается в КТ, полученных методами селективной интердиффузии [9], глубокого химического травления [7] или в КТ, индуцированных механическим напряжением в плоскости КЯ [13]. Согласно выводам работы [7], в КТ со статическими дефектами, такими как флуктуации ширины или состава исходной КЯ, имеющими характерный масштаб меньше, чем диаметр КТ, квазиупругое рассеяние между вырожденными уровнями энергии приводит к однородной ширине линии порядка 1 мэВ. В условиях низких $P_{\rm exc}$, когда в КТ находится не больше одной электронно-дырочной пары, однородная ширина линии также растет с ростом размеров КТ, что было продемонстрировано экспериментально и подтверждено расчетом в работе [7].

1359

Таким образом, методика селективной интердиффузии позволяет достигнуть эффективной локализации фотовозбужденных носителей в области апертуры маски, т. е. искусственно получать КТ. Глубина латерального локализующего потенциала, оцениваемая по разности энергий линий ФЛ латерального барьера и КТ, составляет 30-40 мэВ и зависит от диаметра апертуры в маске SiO₂.

Для изучения возбужденных экситонных состояний и многоэкситонных комплексов в КТ был применен стандартный метод исследования ФЛ при высоких уровнях оптического возбуждения [14]. На рис. 4 представлены спектры $\Phi \Pi$ для КТ с диаметром апертуры D = 200 нм при различных уровнях фотовозбуждения. При низких значениях $P_{\rm exc}$ в спектрах доминирует одна линия X, отвечающая излучению из основного состояния экситона в КТ, с шириной линии ~ 1 мэВ. С ростом $P_{\rm exc}$ линии экситонных переходов существенно уширяются во всех исследованных КТ, как показано на вставке к рис. 4. Рост ширины линий обусловлен влиянием флуктуирующих зарядов, возникающих в результате захвата носителей на дефекты и (или) ловушки в самой КТ или в близлежащих к ней областях барьеров. Как было продемонстрировано в работе [15], захваченные носители вследствие эффекта Штарка приводят к спектральной диффузии линии экситона в КТ с характерными корреляционными временами от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Одним из следствий данного механизма является увеличение спектральной ширины линии с ростом $P_{\rm exc}$, наблюдаемое также при длительном времени накопле-



Рис. 4. Спектры ФЛ из КТ с апертурой маски D = 200 нм при различных уровнях фотовозбуждения $P_{\rm exc}$ (отмечено на рисунке) и T = 1.5 К. Символы XX, X и X* обозначают биэкситон, основное и возбужденное состояние экситона соответственно. На вставке — зависимость полуширины линии FWHA основного оптического перехода X от $P_{\rm exc}$.

ния сигнала, которое в наших экспериментах варьировалось от одной минуты при минимальных уровнях фотовозбуждения до десяти секунд при максимальном.

С ростом P_{exc} в спектрах ФЛ со стороны высоких энергий возгорается линия Х* (рис. 4), отстоящая от линии X на $\Delta E \approx 2.5 \,\text{мэВ}$ и отвечающая излучению из возбужденного экситонного состояния. Из рисунка видно, что возбужденные состояния X* наблюдаются в спектрах ФЛ даже при минимальных уровнях фотовозбуждения с интенсивностью на порядок слабее интенсивности основного перехода Х. Этот факт указывает на эффективную энергетическую релаксацию носителей в исследуемых КТ, в отличие от ранее изученных КТ с глубоким локализующим потенциалом [11], в которых интенсивность линий X* сравнима с X для всех значений $P_{\rm exc}$, а величина $\Delta E \approx 10$ мэВ. Главное отличие этих двух типов КТ с различающимися технологическими условиями получения состоит в разных параметрах локализующего латерального потенциала, приводящих к разным значениям межуровневого расщепления ΔE , которое и определяет эффективность энергетической релаксации [16].

Экситонные состояния в КТ с произвольным размером были детально проанализированы в [17]. В зависимости

от соотношения 3D радиуса Бора экситона a_B^* и характерного масштаба пространственной локализации D_{loc} , носители в KT находятся в режиме сильной $(a_B^* \gtrsim D_{loc})$ или слабой $(a_B^* < D_{loc})$ локализации. В первом случае наиболее существенно пространственное квантование носителей и эффекты кулоновского взаимодействия являются малой поправкой. Случай слабой пространственной локализации $a_B^* < D_{loc}$ эквивалентен условию $\Delta E < E_X$, где E_X — экситонный Ридберг, характерная энергия связи экситона, который в объемном CdTe составляет $E_X \approx 10$ мэВ [18]. Выполнение неравенства $\Delta E < E_X$ свидетельствует о режиме слабого пространственного конфайнмента в исследуемых KT.

При высоких уровнях оптического возбуждения P_{exc} , выше 2 Вт/см², со стороны низких энергий в спектрах ФЛ также появляется линия XX (рис. 4), которую мы относим к излучению биэкситона, т.е. излучательному распаду двухэкситонного комплекса в КТ с антипараллельными спинами, находящемуся в основном состоянии. Такое отнесение линии XX обусловлено двумя обстоятельствами: ее спектральным положением ниже энергии основного экситонного перехода X и сверхлинейной зависимостью интенсивности от P_{exc} , близкой к квадратичной. Зависимость, представленная на рис. 5, является характерной для биэкситона и отражает двухчастичную кинетику его заселения [14].

Спектральная позиция линии биэкситона ниже линии экситона на ~ 4 мэВ во всех КТ, что значительно меньше энергии связи биэкситона в самоорганизованных КТ на основе соединений II–VI (15–20 мэВ) [19]. В то же время эта величина близка к наблюдавшейся в искусственных КТ, полученных методами фокусированной ионной имплантации в КЯ CdTe/CdMnTe (~ 3.5 мэВ) [10], селективной интердиффузии в КЯ CdTe/CdMgTe с длительным отжигом (~ 4.3 мэВ) [11], а также в 2D гетероструктурах на основе II–VI соединений (3.5–8 мэВ) [20]. В целом такое низкое значение энергии связи биэкситона в полученных КТ, близкое к двумерному случаю, также свидетельствует о слабой пространственной локализации носителей.

3.2. Заполнение экситонных оболочек КТ

При низких $P_{\text{ехс}}$ линия X* имеет близкую к линейной зависимость интенсивности от $P_{\text{ехс}}$ (рис. 5). При этих уровнях фотовозбуждения КТ в каждый момент времени заселена не более чем одной электронно-дырочной (e-h) парой и линия X* соответствует излучению из *p*-оболочки экситона, не успевшего срелаксировать в *s*-оболочки экситона, не успевшего срелаксировать в *s*-оболочку, основное состояние КТ, согласно классификации энергетических оболочек КТ, данной в работе [21]. Появление линии биэкситона свидетельствует об одновременном заселении *s*-оболочки двумя экситонами с противоположно направленными спинами, где в соответствии с принципом Паули могут находиться не более двух *e*-*h* пар в силу двухкратного спинового вырождения этой оболочки [21]. Одновременно с появлением биэкситона происходит изменение зависимости



Рис. 5. Зависимость от уровня фотовозбуждения P_{exc} интегральных по спектру интенсивностей оптического переходов XX (треугольники), X (квадраты) и X^{*} (открытые кружки). Прямые линии — результаты подгонки степенной зависимостью (отмечено на рисунке).

интенсивности X^* от P_{exc} , которая также становится близкой к квадратичной и, более того, имеет интенсивность, близкую к интенсивности биэкситона (рис. 5). Эти два факта свидетельствуют о двухчастичной кинетике заполнения также и возбужденного состояния, когда в КТ находятся одновременно два экситона, один — в основном состоянии, в *s*-оболочке, другой — в возбужденном, в *p*-оболочке. Такую двухэкситонную конфигурацию иногда интерпретируют как возбужденное состояние биэкситона [14].

При линейно поляризованном фотовозбуждении в КЯ с равной вероятностью создаются экситоны с обеими проекциями спина, которые затем захватываются в КТ. Таким образом, при высоких P_{exc}, в режиме двухэкситонного заполнения КТ с равной вероятностью возможен завхват пары экситонов как с антипараллельной конфигурацией спинов пары, отвечающей линии XX, так и с параллельной конфигурацией, отвечающей линии X*. Равенство интенсивностей обеих линий в этом режиме отражает медленную спиновую релаксацию второго экситона в р-оболочке, когда в силу принципа Паули из-за отталкивания между экситонами с одинаковой спиновой ориентацией он не может срелаксировать в s-оболочку без изменения спина. Медленная спиновая релаксация является общей характерной особенностью КТ, что также связано с полной пространственной локализацией носителей и дискретностью их спектра в 0D системах [22]. Спиновая релаксация в КТ существенно замедлена как в самоорганизованных [19], так и в полученных методом ионной имплантации КЯ с последующим отжигом [10]. Кроме того, подчинение принципу Паули в заполнении оболочек является еще одним независимым свидетельством 0D локализации носителей и образования КТ.

1361

4. Заключение

В работе представлен простой вариант эффективной методики получения индивидуальных квантовых точек методом селективной диффузии на основе исходных 2D гетероструктур. Изучение основных оптических свойств $\Phi \Pi$ демонстрирует, что при глубине латерального локализующего потенциала в 30–40 мэВ достигается полная латеральная локализация носителей, которые образуют 0D экситоны в режиме слабого пространственного конфайнмента. Данный метод может быть применен для получения и изучения квантовых точек с контролируемыми геометрическими и энергетическими параметрами, а также для получения более сложных объектов, таких, как например туннельно-связанные двойные квантовые точки.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта 06-02-17404.

Список литературы

- H.H. Леденцов, В.М. Устинов, В.А. Щукин, П.С. Копьев, Ж.И. Алфёров, Д. Бимберг. ФТП, 32, 385 (1998).
- [2] A. Zrenner, L.V. Butov, M. Hang, G. Abstreiter, G. Böhm, G. Weimann. Phys. Rev. Lett., **72**, 3382 (1994).
- [3] M. Grundmann, J. Christen, N.N. Ledentsov, J. Böhrer, D. Bimberg, S.S. Ruvimov, P. Werner, U. Richter, U. Gösele, J. Heydenreich, V.M. Ustinov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhurov, P.S. Kop'ev, Zh.I. Alferov. Phys. Rev. Lett., 74, 4043 (1995).
- [4] H.F. Hess, E. Betzig, T.D. Harris, L.N. Pfeiffer, K.W. West. Science, 264, 1740 (1994).
- [5] D. Gammon, E.S. Snow, B.V. Shanabrook, D.S. Katzer, D. Park. Phys. Rev. Lett., 76, 3005 (1996).
- [6] T. Kümmell, R. Weigand, G. Bacher, A. Forchel, K. Leonardi, D. Hommel, H. Selke. Appl. Phys. Lett., 73, 3105 (1998).
- [7] R. Steffen, A. Forchel, T.L. Rienecke, T. Koch, M. Albrecht, J. Oshinowo, F. Faller. Phys. Rev. B, 54, 1510 (1996).
- [8] J. Cibert, P.M. Petroff, G.J. Donal, S.J. Pearton, A.C. Gossard, J.H. English. Appl. Phys. Lett., 49, 1275 (1986).
- [9] K. Brunner, U. Bockelmann, G. Abstreiter, M. Walther, G. Böhm, G. Trankle, G. Weimann. Phys. Rev. Lett., 69, 3216 (1992).
- [10] G. Bacher, T. Kümmell, D. Eisert, A. Forchel, B. König, W. Ossau, C.R. Becker, G. Landwehr. Appl. Phys. Lett., 75, 956 (1999).
- [11] S. Zaitsev, M.K. Welsch, H. Schömig, G. Bacher, D.V. Kulakovskii, A. Forchel, B. König, C.R. Becker, W. Ossau, L.W. Molenkamp. Semicond. Sci. Technol., 16, 631 (2001).
- [12] M.K. Welsch, H. Schömig, M. Legge, G. Bacher, A. Forchel, B. König, C.R. Becker, W. Ossau, L.W. Molenkamp. Appl. Phys. Lett., 78, 2937 (2001).
- [13] C. Obermüller, A. Deisenrieder, G. Abstreiter, K. Karrai, S. Grosse, S. Manus, J. Feldmann, H. Lipsanen, M. Sopanen, J. Ahopelto. Appl. Phys. Lett., 74, 3200 (1999).

- [14] M. Bayer, T. Gutbrod, A. Forchel, V.D. Kulakovskii, A. Gorbunov, M. Michel, R. Steffen, K.W. Wang. Phys. Rev. B, 58, 4740 (1998).
- [15] J. Seufert, R. Weigand, G. Bacher, T. Kümmell, A. Forchel, K. Leonardi, D. Hommel. Appl. Phys. Lett., 76, 1872 (2000).
- [16] U. Bockelmann, G. Bastard. Phys. Rev. B, 42, 8947 (1990).
- [17] T. Takagahara. Phys. Rev. B, 47, 4569 (1993).
- [18] A.El. Moussaouy, D. Bria, A. Nougauoi, R. Charrour, M. Bouhassoune. J. Appl. Phys., 93, 2906 (2003).
- [19] G. Bacher, R. Weigand, J. Seufert, V.D. Kulakovskii, N.A. Gippius, A. Forchel. Phys. Rev. Lett., 83, 4417 (1999).
- [20] I.-K. Oh, Jai Singh. Phys. Rev. B, 60, 2528 (1999).
- [21] P. Hawrylak. Phys. Rev. B, 60, 5597 (1999).
- [22] A.V. Khaetskii, Y.V. Nazarov. Phys. Rev. B, 61, 12639 (2000).

Редактор Л.В. Беляков

Fabrication of quantum dots by a selective inter-diffusion in CdTe/CdMgTe quantum well

S.V. Zaitsev, M.K. Welsch*, A. Forchel*, G. Bacher+

Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, 142432 Chernogolovka, Russia * Technische Physik, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany + Lehrstuhl Werkstoffe der Elektrotechnik, Universität Duisburg-Essen, D-47057 Duisburg, Germany

Abstract Individual quantum dots have been realized using technique of the selective intermixing between the barriers and CdTe/CdMgTe quantum well layer. Heterostructure covered by a SiO₂ mask, containing apertures with diameters down to 140 nm, were subjected to a short time annealing (1 min) at the temparature of 410° C. The annealing results in diffusion of the Mg atoms inside the quantum well, significantly enhanced beneath the SiO₂ mask. Lateral potential with a minima under the apertures effectively confine carriers which form quasizero-dimensional excitons. Photoluminescence studied confirm full confinement of excitons, which is evidenced by a pronounced linewidth narrowing and observation of biexciton and excited state emission at high photoexcitation level. Characteristic values of the inter-level splitting and biexciton binding energies points to a weak confinement regime of excitons in obtained quantum dots.